

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2025-001

## 苏州晶方半导体科技股份有限公司 2024年年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- ◆ 本期业绩预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比上升 50%以上的情形。
- ◆ 经苏州晶方半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 24,000 万元至 26,400 万元，同比增长 59.90%至 75.89%。
- ◆ 扣除非经常性损益事项后，预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 20,800 万元至 23,200 万元，同比增长 79.39%至 100.09%。

### 一、本期业绩预告情况

#### （一）业绩预告期间

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

#### （二）业绩预告情况

1、经公司财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 24,000 万元至 26,400 万元，与 2023 年同比增长 59.90%至 75.89%。

2、扣除非经常性损益事项后，预计 2024 年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为 20,800 万元至 23,200 万元，与 2023 年同比增长 79.39%至 100.09%。

#### （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

### 二、上年同期业绩情况

（一）公司2023年年度归属于上市公司股东的净利润：15,009.57万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润：11,594.53万元。

（二）每股收益：0.23 元。

### 三、本期业绩预增的主要原因

随着汽车智能化趋势的持续渗透，车规CIS芯片的应用范围快速增长，公司在车规CIS领域的封装业务规模与领先优势持续提升；持续加大先进封装技术的创新开发，满足客户新业务与新产品的技术需求，在MEMS、射频滤波器等新应用领域实现商业化应用；不断优化生产工艺与管理模式，生产运营效率持续提升。

### 四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

### 五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2025年1月21日